香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0 .1)

中芯截至二零零四年三月三十一日止三個月業績公佈

- 本公司謹於今日公佈截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核經營業績。銷售額由上季的145,000,000元增至二零零四年首季的1 6, 00,000, 增幅2 . %。經營溢利由上季的4,600,000元增至二零零四年首季的26, 00,000元, 增幅4 1.3%。毛利率由上季的21.2%增至二零零四年首季的32.2%。
- 以下為本公司於二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。
- 由於本公司於二零零四年四月二十六日在美國作出報章公佈(現轉載如下)，因此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.0 (1)條及上市協議第2(1)段規定的披露責任而作出本公佈。

以下為本公司於二零零四年四月二十六日就截至二零零四年三月三十一日止三個月的未經審核業績在美國報章所作的報章公佈全文。

所有貨幣數字均以美元列賬。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則釐定。

中芯二零零四年首季業績報告

概要

- 銷售額增至1 6, 00,000元, 較二零零三年第四季度上升2 . %。
- 經營溢利增至26, 00,000元, 較二零零三年第四季度上升4 1.3%。
- 收入淨額增至27,500,000元, 較二零零三年第四季度上升152.4%。
- 晶圓付運增加13. %至174,325片 吋等值晶圓；綜合平均售價上升10. %至1,00 元。
- 本公司同時於紐約證券交易所及香港聯交所順利完成首次公開招股, 成功集資1,017,000,000元。

中國上海—二零零四年四月二十六日—國際主要半導體承包製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所： ；香港聯交所： 1)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零零四年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。二零零四年首季銷售額由上一季度的145,000,000元增加2 . %至1 6, 00,000元。二零零四年首季經營溢利由上一季度的4,600,000元增加4 1.3%至26, 00,000元。二零零四年首季經常性淨收入由上一季度的10, 00,000元增加152.4%至27,500,000元。二零零四年首季毛利率由上一季度的21.2%上升至32.2%。

本公司報告普通股持有人應佔淨收入為 ,600,000元, 相當於每股0.0033元及每股美國預託股份0.1630元(按全面攤薄基準計算則為每股0.0005元及每股美國預託股份0.0273元)。扣除一項為數1 , 00,000元的一次性非現金優先股未發盈餘, 經常性淨收入原應為27,500,000元, 相當於每股0.0104元及每股美國預託股份0.51 7元(按全面攤薄基準計算則為每股0.0017元及每股美國預託股份0.0 6 元)。

「我們很高興二零零四年首季公司業績持續錄得增長」, 中芯主席兼行政總裁張汝京博士表示。「本季度, 本公司經營業績能夠取得重大增長, 有賴廠產能加強令付運晶圓數量增多；透過採納更先進的製造流程在產品組合中加入更多定價較高的晶圓產品, 使平均銷售價不斷提升, 以及整體市場環境積極向好。二零零四年首季期間, 我們新增十六名客戶, 並從所有市場界別的客戶接獲數量龐大的訂單, 其中尤以通訊市場界別為然。本公司首季業績表現, 包括在二零零四年三月十八日同時在紐約證券交易所及香港聯交所順利完成首次公開招股 , 成功集資共1,017,000,000元, 足以證明我們的業務計劃行之有效, 在承包製造業界具有高度競爭力。」

電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零四年四月二十六日
時間：上海時間晚上八時正
撥號及登入密碼：美國1-617- 01- 715(密碼：32233010)或香港 52- 00- 63- 44(密碼：32233010)。

二零零四年首季業績公佈網上直播可於 . . 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

有關中芯

中芯(紐約交易所： ；香港聯交所：0 1.)是全球首屈一指的半導體承包製造廠之一。作為一家半導體承包製造廠, 中芯提供以0.35微米至0.13微米技術製造的集成電路。中芯成立於二零零零年四月, 是一家開曼群島公司, 於中國上海張江高科技園區營運三間 吋晶圓裝配廠, 以及於天津營運一間 吋晶圓裝配廠。此外, 中芯現正在中國北京興建一間12吋晶圓裝配廠房。二零零三年五月, 中芯一廠獲同業主要刊物《半導體國際》雜誌選為「二零零三年度最佳半導體廠」。除製造集成電路以外, 中芯亦為客戶提供一應俱全的服務, 包括設計服務、光罩製造及晶圓探測測試等。其他資料詳情, 請瀏覽 . . 。

安全港聲明

(根據1 5私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)礒 輸